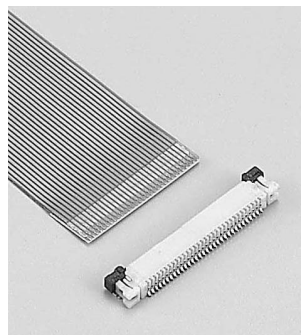


FKZ CONNECTOR

ZIF SMT型

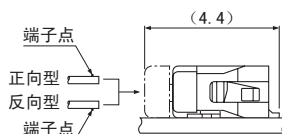
- 省空间化
- 低背化

0.5mm
间距



■一般规格

- 额定电流: 0.5A AC/DC
- 额定电压: 50V AC/DC
- 使用温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
(含通电时的温度上升值)
- 接触电阻: 初期/20mΩ以下
环境试验后/40mΩ以下
- 绝缘电阻: 100MΩ以上
- 耐电压: AC 200V/1分钟
- 适用的FFC: 导体间距/0.5mm
导体宽度/0.35mm
接触部厚度/0.30±0.05mm

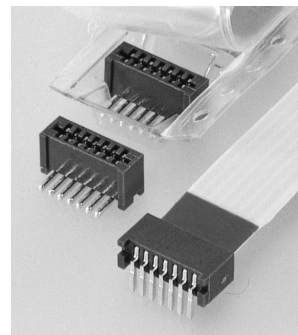


FM CONNECTOR

Non-ZIF SMT/DIP型

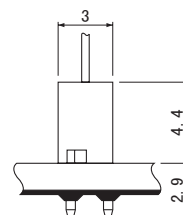
- 厚度为3.0mm的紧凑设计
- 两面接触的高可靠性设计
- 连接简单的卡入方式

1.0mm
间距



■一般规格

- 额定电流: 0.5A AC/DC
- 额定电压: 50V AC/DC
- 使用温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
(含通电时的温度上升值)
- 接触电阻: 初期/20mΩ以下
环境试验后/30mΩ以下
- 绝缘电阻: 800MΩ以上
- 耐电压: AC 500V/1分钟
- 适用的FFC: 导体间距/1.0mm
导体宽度/0.7mm
接触部厚度/0.33 \pm 0.02 \pm 0.03mm
- 适合的印刷电路板厚度: 0.8mm~1.6mm

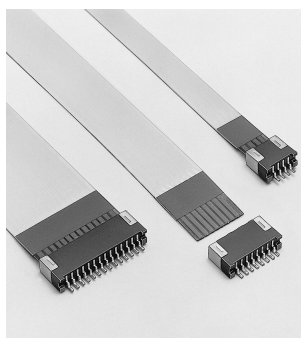


FMS CONNECTOR

Non-ZIF SMT型

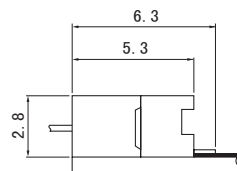
- 防止接插时翘起
- 两面接触的高可靠性设计
- 连接简单的卡入方式
- 封装厚度为2.8mm的紧凑设计

1.0mm
间距



■一般规格

- 额定电流: 0.5A AC/DC
- 额定电压: 50V AC/DC
- 使用温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
(含通电时的温度上升值)
- 接触电阻: 初期/20mΩ以下
环境试验后/30mΩ以下
- 绝缘电阻: 800MΩ以上
- 耐电压: AC 500V/1分钟
- 适用的FFC: 导体间距/1.0mm
导体宽度/0.7mm
接触部厚度/0.30±0.05mm

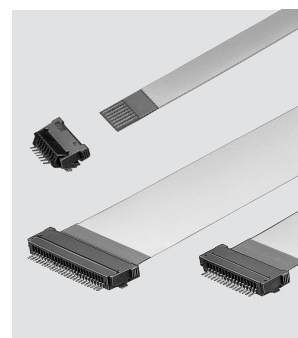


FPZ CONNECTOR

ZIF SMT型

- 快速可靠的连接
- 高度为2.9mm的高密度设计
- 最适合表面封装的耐热设计
- 以塑封带装对应自动封装

1.0mm
间距



■一般规格

- 额定电流: 0.5A AC/DC
- 额定电压: 50V AC/DC
- 使用温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
(含通电时的温度上升值)
- 接触电阻: 初期/20mΩ以下
环境试验后/30mΩ以下
- 绝缘电阻: 800MΩ以上
- 耐电压: AC 500V/1分钟
- 适用的FFC: 导体间距/1.0mm
导体宽度/0.7mm
接触部厚度/0.30±0.05mm

